



## 半導体製造装置フィールドアプリケーションエンジニア（メカ）

製造技術（機械）のご経験のある方は歓迎です。

### Job Information

**Recruiter**

JAC Recruitment Co., Ltd.

**Hiring Company**

非公開

**Job ID**

1551459

**Industry**

Electronics, Semiconductor

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Kyoto Prefecture

**Salary**

5 million yen ~ 7 million yen

**Work Hours**

08:30 ~ 17:30

**Holidays**

【有給休暇】初年度 10日 1か月目から 年間123日（＋一斉年次有給休暇取得日2日） 週休2日制（基本土日祝、弊社カレンダー...）

**Refreshed**

February 20th, 2026 19:00

### General Requirements

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Native

**Minimum Education Level**

Technical/Vocational College

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

### Job Description

【求人No NJB2276576】

半導体製造装置のフィールドアプリケーションエンジニア（メカ）として、お客様との密なコミュニケーションを通じた技術サポートを担っていただきます。具体的には、装置の導入支援や生産時のカスタマイズや技術サポートにおいて、技術的なコミュニケーションを通じて得るお客様のニーズや課題を開発部門にフィードバックし、新製品・新機能の提案を行います。お客様と信頼関係を深め、専門知識や折衝能力を高めることで、将来的にはプロジェクトリーダーや技術スペシャリスト、マネージャーとしてご活躍いただけるステージがございます。

お客様の工場に設置する半導体製造装置の導入支援  
お客様のニーズから新しい機能の提案

開発部門へのフィードバック  
お客様への技術トレーニングの実施

---

## Required Skills

<必須>

自動機（FA）の知見・設計経験・立ち上げ経験のいずれかをお持ちの方  
協調性、自主性と責任感があり、チームで成果をあげる働き方に魅力を感じる方  
技術英語（初級）

<歓迎>

半導体製造装置のフィールドアプリケーションエンジニア経験

装置の設置・調整・トラブルシューティング経験

機械工学、電気電子工学、物理学等の一般知識

技術的な問題解決能力

技術英語（中級以上）

<求める役割>

お客様との信頼関係を大切に、お客様のニーズや技術的な課題解決を的確に捉え、粘り強く課題解決に取り組み、最適なソリューションの提供に価値を感じる方。現状に留まることなく常に進化を追求し、新しい知識や技術の習得に意欲的な方。

---

## Company Description

ご紹介時にご案内いたします